

关于开展企业技术需求和创新平台共建需求征集工作的通知

各市科技局，各有关单位：

为大力实施创新驱动发展战略，深入推进“政产学研用金”六位一体要素联动，促进天津高校创新成果与安徽产业精准对接，加快天津高校相关成果在皖落地转化，省科技厅拟于2024年7月举办安徽“双创汇”走进天津活动，将组织南开大学、天津大学等高校相关领域专家与企业进行对接交流等活动。现面向全省企业征集技术需求以及创新平台共建需求，有关事项通知如下：

一、征集内容

- 1.企业为促进自身发展，寻求高新技术成果项目的信息；
- 2.企业在研发、生产过程中急需解决的一些重大技术问题，特别是阻碍企业发展的技术“瓶颈”和关键难题攻关需求；
- 3.企业在生产技术工艺、产品升级换代、节能降耗、降低成本等方面的技术需求；
- 4.联合高校共建新型研发机构、联合实验室、创新中心等方面的需求。

二、具体要求

1.请各有关单位认真组织企业填报“企业技术需求信息登记表”（见附件）。

2.根据企业发展实际征集真实需求，且应是企业有意通过产学研合作解决的，要体现“新”和“实”，能在会上进行对接和洽谈。

3.各有关单位请于6月14日前报送技术需求信息登记表，将电子版发至邮箱 1193737043@qq.com。

三、联系方式

安徽科技大市场公司 李涵，0551-65671370、14706265391。

附件：1. 企业技术需求征集表

2. 共建研发平台需求征集表

2024年6月4日

附件 1

企业技术需求征集表

技术需求名称						
技术需求方基本情况		单位名称				
		单位地址				
		所属行业		主导产品		
		联系人	姓名		职务	
电话			邮箱			
技术所属领域		<input type="checkbox"/> 新一代信息技术 <input type="checkbox"/> 新能源汽车和智能网联汽车 <input type="checkbox"/> 数字创意 <input type="checkbox"/> 高端装备制造 <input type="checkbox"/> 新能源和节能环保 <input type="checkbox"/> 绿色食品 <input type="checkbox"/> 生命健康 <input type="checkbox"/> 智能家电 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他_____				
技术需求缘由		<input type="checkbox"/> 新产品开发 <input type="checkbox"/> 产品升级换代 <input type="checkbox"/> 生产线技术改造 <input type="checkbox"/> 制造工艺改进 <input type="checkbox"/> 制造装备改进 <input type="checkbox"/> 其他_____				
技术合作方式		<input type="checkbox"/> 技术转让 <input type="checkbox"/> 技术许可 <input type="checkbox"/> 技术入股 <input type="checkbox"/> 委托开发 <input type="checkbox"/> 合作开发 <input type="checkbox"/> 其他_____				
意向合作单位						
技术需求描述	希望解决的技术需求概述					
	期望达到的性能、技术指标等					
	其它要求					

如有多个技术需求，可将表格复制后填写

附件 2

共建研发平台需求征集表

拟建平台名称					
需求方 基本情况	单位名称				
	单位地址				
	所属行业		主导产品		
	联系人	姓名		职务	
电话			邮箱		
所属领域	<input type="checkbox"/> 新一代信息技术 <input type="checkbox"/> 新能源汽车和智能网联汽车 <input type="checkbox"/> 数字创意 <input type="checkbox"/> 高端装备制造 <input type="checkbox"/> 新能源和节能环保 <input type="checkbox"/> 绿色食品 <input type="checkbox"/> 生命健康 <input type="checkbox"/> 智能家电 <input type="checkbox"/> 新材料 <input type="checkbox"/> 人工智能 <input type="checkbox"/> 其他_____				
意向合作单位					
拟共建技术平台描述					

如有多个技术需求，可将表格复制后填写